### МИНОБРНАУКИ РОССИИ

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

### ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ КАФЕДРА ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

Утверждено:	Согласовано:
на заседании кафедры	Председатель УМК физико-
протокол №7 «1»июня 2021г.	технического института
Зав. кафедрой / Салихон	/ Балапанов М.X.
1 74	
I ABO IAN III OI I AN	ІМА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	дисциплина Я ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ  миненование дисциплины)
<u> Часть, формируемая у</u>	частниками образовательных отношений
(указать часть (обязательная часть или ч	асть, формируемая участниками образовательных отношений))
програ	имма бакалавриата
Направление г	подготовки (специальность)
11.03.04 элект	роника и наноэлектроника,
(указывается код и наименован	ие направления подготовки (специальности))
Направленно	сть (профиль) подготовки
<u> </u>	ы и автоматизированные системы с направленности (профиля) подготовки)
F	Квалификация
(указыва	_ <u>Бакалавр</u> дется квалификация)
Разработчик (составитель)	
К.Т. <u>Н., ДОЦ.</u>	O)
(должность, ученая степень, ученое звание)	
ππ	(подпись/ Ф.И.О.) я приема:2021г.
<del>/</del> 4/1	71 11P11-11W

Уфа 2021г.

Составитель: Абдрахманов В.Х., к.т.н., доцент кафедры инфокоммуникационных технологий и наноэлектроники

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры инфокоммуникационных технологий и наноэлектроники протокол №7 от 01.06.2021.

Заведующий кафедрой

/ Салихов Р.Б.

### Список документов и материалов

- 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
- 2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы
- 3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)
- 4. Фонд оценочных средств по дисциплине
  - 4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
  - 4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
  - 4.3. Рейтинг-план дисциплины (при необходимости)
- 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
  - 5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
  - 5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины
- 6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

# 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

(с ориентацией на карты компетенций)

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:

Категория (груп-	Формируемая компе-	Код и наименование индикатора достижения		
па) компетенций	тенция (с указанием	компетенции		
	кода)			
	кода) ПК-3. Способен выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования	ПК-3.1.  Знать основы проектирования электронных устройств в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования ПК-3.2.  Уметь пользоваться средствами автоматизации проектирования — собирать электрические схемы, работать с библиотеками электронных компонентов, выполнять электронное моделирование для оптимизации и проверки соответствия устройства техническому заданию, проектировать печатные платы. ПК-3.3.  Владеть навыками работы со средствами автоматизации проектирования — собирать электрические схемы, работать с библиотеками электронных компонентов, выпол-		
		нять электронное моделирование для оптимизации и проверки соответствия устройства техническому зада-		
		нию, проектировать печатные платы		

### 2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы проектирования электронной компонентной базы» относится к базовой части.

Дисциплина изучается на 3 курсе(ах) в 5 семестре.

Данный курс предназначен для студентов направления 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».

Цель изучения дисциплины: знания, полученные в результате освоения курса «Основы проектирования электронной компонентной базы» позволяют проектировать современную электронную компонентную базу и современные электронные устройства с использованием систем автоматического проектирования. Поэтому, изучение дисциплины является одним из необходимых элементов подготовки специалистов по данному направлению.

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: "Физика", "Математика", "Физические основы электроники", "Электроника", "Теоретические основы электротехники".

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении бакалаврской выпускной квалификационной работы и изучении дисциплин "Информационные технологии", "Микропроцессорная техника" и " Аналоговая и цифровая интегральная электроника".

# 3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)

Содержание рабочей программы представлено в Приложении № 1.

### 4. Фонд оценочных средств по дисциплине

# 4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код и формулировка компетенции:

ПК-3. Способен выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования

Планируемые ре-	емые ре- Критерии оценивания результатов обучения				
зультаты обучения (Индикаторы до- стижения заданного уровня освоения компетенций)	2 («Не удо- влетвори- тельно»)	3 («Удовле- творительно»)	4 («Хоро- шо»)	5 («Отлично»)	
ПК-3.1. Знать основы проектирования электронных устройств в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования	Не знает основы проектирования электронных устройств в соответствии с техническим заданием с использованием с редств автоматизации проектирования	Имеет фрагментарные знания основ проектирования электронных устройств в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования	Достаточно уверено знает основы проектирования электронных устройств в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования, но допускает небольшие ошибки.	Уверенно знает основы проектирования электронных устройств в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования, и может ответить на дополнительные вопросы.	
ПК-3.2. Уметь пользоваться средствами автоматизации проектирования — собирать электрические схемы, работать с библиотеками электронных компонентов, выполнять электронное моделирование для оптимизации и проверки соответствия устройства техническому заданию, проектировать печатные платы.	Не умеет пользоваться средствами автоматизации проектирования — собирать электрические схемы, работать с библиотеками электронных компонентов, выполнять электронное моделирование для оптимизации и проверки соответствия устройства техническому заданию, проектиро-	Частично умеет пользоваться средствами автоматизации проектирования — собирать электрические схемы, работать с библиотеками электронных компонентов, выполнять электронное моделирование для оптимизации и проверки соответствия устройства техническому заданию, проектировать печатные платы	Умеет пользоваться средствами автоматизации проектирования — собирать электрические схемы, работать с библиотеками электронных компонентов, выполнять электронное моделирование для оптимизации и проверки соответствия устройства техническому заданию, проектировать печатные платы, но иногда ошибается.	Умеет пользоваться средствами автоматизации проектирования — собирать электрические схемы, работать с библиотеками электронных компонентов, выполнять электронное моделирование для оптимизации и проверки соответствия устройства техническому заданию, проектировать печатные платы, и может ответить на дополнительные вопросы.	

HIC 2.2	платы	TT	D	37
ПК-3.3.	Не владеет	Частично владе-	Владеет навы-	Уверенно владеет
Владеть навыками	навыками	ет навыками ра-	ками работы со	навыками работы со
работы со сред-	работы со	боты со сред-	средствами	средствами автомати-
ствами автоматиза-	средствами	ствами автома-	автоматизации	зации проектирования –
ции проектирова-	автоматиза-	тизации проек-	проектирова-	собирать электрические
ния – собирать	ции проекти-	тирования – со-	ния – собирать	схемы, работать с биб-
электрические схе-	рования –	бирать электри-	электрические	лиотеками электронных
мы, работать с биб-	собирать	ческие схемы,	схемы, рабо-	компонентов, выпол-
лиотеками элек-	электриче-	работать с биб-	тать с библио-	нять электронное моде-
тронных компонен-	ские схемы,	лиотеками элек-	теками элек-	лирование для оптими-
тов, выполнять	работать с	тронных компо-	тронных ком-	зации и проверки соот-
электронное моде-	библиотеками	нентов, выпол-	понентов, вы-	ветствия устройства
лирование для оп-	электронных	нять электрон-	полнять элек-	техническому заданию,
тимизации и про-	компонентов,	ное моделирова-	тронное моде-	проектировать печат-
верки соответствия	выполнять	ние для оптими-	лирование для	ные платы.
устройства техни-	электронное	зации и провер-	оптимизации и	
ческому заданию,	моделирова-	ки соответствия	проверки соот-	
проектировать пе-	ние для оп-	устройства тех-	ветствия	
чатные платы.	тимизации и	ническому зада-	устройства	
	проверки со-	нию, проекти-	техническому	
	ответствия	ровать печатные	заданию, про-	
	устройства	платы.	ектировать	
	техническому		печатные пла-	
	заданию,		ты, но не все-	
	проектиро-		гда уверенно	
	вать печатные			
	платы.			

Критериями оценивания являются баллы, которые выставляются преподавателем за виды деятельности (оценочные средства) по итогам изучения модулей (разделов дисциплины), перечисленных в рейтинг-плане дисциплины (для экзамена: текущий контроль — максимум 40 баллов; рубежный контроль — максимум 30 баллов, поощрительные баллы — максимум 10; для зачета: текущий контроль — максимум 50 баллов; рубежный контроль — максимум 50 баллов, поощрительные баллы — максимум 10).

Шкалы оценивания:

(для экзамена:

от 45 до 59 баллов – «удовлетворительно»;

от 60 до 79 баллов – «хорошо»;

от 80 баллов – «отлично».

для зачета:

зачтено – от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных баллов), не зачтено – от 0 до 59 рейтинговых баллов).

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Компетенция	Результаты обучения	Оценочные средства
(с указанием кода)	Индикатор достижения компе- тенции (с кодом)	
	тенции (с кооом)	
ПК-3. Способен выполнять рас-	ПК-3.1.	Лабораторные работы; кон-
чет и проектирование электронных приборов, схем и устройств	Знать основы проектирования электронных устройств в соответствии с	трольные работы; тесты; экза- мен.
различного функционального	техническим заданием с использо-	
назначения в соответствии с	ванием средств автоматизации про-	
техническим заданием с ис-	ектирования	
пользованием средств автома-	ПК 2.2	
тизации проектирования	ПК-3.2. Уметь пользоваться средствами	
	Уметь пользоваться средствами автоматизации проектирования —	
	собирать электрические схемы, ра-	
	ботать с библиотеками электронных	
	компонентов, выполнять электрон-	
	ное моделирование для оптимиза-	
	ции и проверки соответствия устройства техническому заданию,	
	проектировать печатные платы.	
	ПК-3.3.	
	Владеть навыками работы со сред-	
	ствами автоматизации проектиро-	
	вания – собирать электрические схемы, работать с библиотеками	
	электронных компонентов, выпол-	
	нять электронное моделирование	
	для оптимизации и проверки соот-	
	ветствия устройства техническому	
	заданию, проектировать печатные	
	платы	

4.3. Рейтинг-план дисциплины (при необходимости)

#### Экзаменационные билеты

Примерные вопросы для экзамена:

#### Модуль 1. Основы проектирования электронных устройств

- 1. Основные известные и используемые системы автоматизированного проектирования(САПР) электронных устройств (sPlan, SPrint-Layout, DipTrace, Multisim & Ultiboard, ISIS Proteus (Протеус), Altium Designer (бывший P-Cad)), OrCAD) требования к ним, достоинства и недостатки.
- 2. Типовые процедуры проектирования. Процедуры расчета, синтеза и анализа, оптимизация.
- 3. Типовая схема отдельного этапа проектирования.
- 4. Этапы проектирования радиоэлектронных систем (РЭС).
- 5. Техническое задание (Т3). Состав технической документации (ТД) передаваемой разработчиком на производство. Требования ГОСТ.
- 6. Схема электрическая принципиальная. Перечень элементов (спецификация), позиционные обозначения элементов (Reference Designator).
- 7. Чертеж печатной платы, сборочный чертеж
- 8. Параметрическая и структурная оптимизация. Расчет чувствительности к внешним воздействиям и разбросу параметров и старению компонентов.
- 9. Математические модели компонентов и требования предъявляемые к ним.
- 10. Понятия символов (условно-графическое отображение), компонентов и их библиотек. Типы корпусов компонентов (основные известные типы корпусов (footprint). Штырьевой монтаж, поверхностный монтаж.
- 11. Расчет чувствительности к внешним воздействиям и разбросу параметров и старению компонентов. Метод наихудшего случая (Worst Case). Метод статических испытаний (Монте-Карло)
- 12. Задачи размещения (Place) компонентов при проектировании электронных устройств. Ручное и автоматическое размещение. Стратегии размещения.
- 13. Задачи трассировки (Route) при проектировании электронных устройств. Ручная и автоматическая трассировки Manual Route, Autoroute. Параметры ручной трассировки в PCB Editor . Стратегии трассировки.

### Модуль 2. Использование САПР OrCAD 16.6 при проектировании электронных устройств

- 14. Общие сведения о системе OrCAD. Состав системы OrCAD 9.2, OrCAD 16.6, их отличия. Orcad Layout, PCB Editor.
- 15. Создание проекта в OrCAD Capture. Выбор типа проекта. Последовательность выполняемых операций для получения печатной платы начиная от создания проекта.
- 16. Взаимосвязь OrCAD Capture с другими программами. Менеджер проектов. Редактирование свойств (Properties) объектов.
- 17. OrCAD Capture. Создание принципиальной схемы проекта. Информационная система CIS. Создание иерархических блоков.
- 18. OrCAD Capture. Размещение символов компонентов. Размещение символов «земли» и источников питания. Назначение имен Net Alias цепей (net).
- 19. OrCAD Capture. Простановка позиционных обозначений компонентов RefDes. Размещение линий групповой связи (шин) Bus.
- 20. ОгСАD Сарture. Понятия символов, компонентов и их библиотек. Понятие упаковки символа (условнографического изображения(УГО)) в корпус. Число вентилей в корпусе (number of gates), их обозначение по ГОСТ и по западной системе. Разъяснить терминологию Part, Spice model, pin name, pin number, RefDes, pad, footprint. Сведения о библиотеках системы OrCAD. Создание и редактирование компонентов (Part)
- 21. Моделирование с помощью PSpice. Профайл моделирования . Виды моделирования. Основные доступные опции моделирования. Parametric Sweep. Sweep(temperature)
- 22. Директивы моделирования PSpice. DC Sweep. AC Sweep. Использование Primary Sweep, Secondary Sweep.
- 23. Моделирование с помощью PSpice. Monte Carlo/Worst Case статистический анализ и наихудший случай.
- 24. Моделирование с помощью PSpice. Transient Analysis. Директива Фурье-анализа по переменному току.
- 25. Проверка электрических соединений Design Rule Check (DRC) в OrCAD Capture. какие параметры контролируются.
- 26. Создание нового проекта печатной платы в Orcad . Список соединений нетлист (netlist). Передача списка соединений из OrCAD Capture.
- 27. Технологические шаблоны печатных плат. Устанавливаемые в шаблонах технологические параметры.

- 28. Создание нового проекта печатной платы в Orcad . Контур печатной платы (Board Geometry, слой Outline). Основные устанавливаемые настройки единицы измерения (мм, дюймы и мили (mils)), шаг сетки (Grids) итд.
- 29. Проверка технологических норм при проектировании печатных плат. Design Rule Check (DRC) какие параметры контролируются.
- 30. Структура слоев печатной платы (Layers), типы сеток (Grids) в печатных платах, типы зазоров (Spacing), стеки контактных площадок (Stack).
- 31. Основная используемая терминология Nets, Rat Nets, Spacing, Pad, Via, Trace, Place, Routing, Silkscreen, RefDes, Footprint, Top, Bottom, Mounting Hole,
- 32. Разработка печатной платы при ручной трассировке в PCB Editor (последовательность операций, задаваемые параметры). Создание полигонов, заливка землей.
- 33. Основные используемые слои печатной платы в редакторе печатных плат PCB Editor. Получение чертежа печатной платы по слоям, сборочного чертежа.
- 34. Общий обзор программных средств функционального проектирования РЭС решаемые задачи, возможности. Simulink (MATLAB), VHDL, Labview, DSPWorks, проектирование схем на основе ПЛИС.

#### Образец экзаменационного билета:

Приведен в приложении 3.

Перевод оценки из 100-балльной в четырехбалльную производится следующим образом:

- отлично от 80 до 110 баллов (включая 10 поощрительных баллов);
- хорошо от 60 до 79 баллов;
- удовлетворительно от 45 до 59 баллов;
- неудовлетворительно менее 45 баллов.

для зачета:

зачтено – от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных баллов), не зачтено – от 0 до 59 рейтинговых баллов).

#### Критерии оценки (в баллах):

- <u>25-30</u> баллов выставляется студенту, если студент дал полные, развернутые ответы на все теоретические вопросы билета, продемонстрировал знание функциональных возможностей, терминологии, основных элементов, умение применять теоретические знания при выполнении практических заданий. Студент без затруднений ответил на все дополнительные вопросы. Практическая часть работы выполнена полностью без неточностей и ошибок;
- <u>17-24</u> баллов выставляется студенту, если студент раскрыл в основном теоретические вопросы, однако допущены неточности в определении основных понятий. При ответе на дополнительные вопросы допущены небольшие неточности. При выполнении практической части работы допущены несущественные ошибки;
- -10-16 баллов выставляется студенту, если при ответе на теоретические вопросы студентом допущено несколько существенных ошибок в толковании основных понятий. Логика и полнота ответа страдают заметными изъянами. Заметны пробелы в знании основных методов. Теоретические вопросы в целом изложены достаточно, но с пропусками материала. Имеются принципиальные ошибки в логике построения ответа на вопрос. Студент не решил задачу или при решении допущены грубые ошибки;
- 1-10 баллов выставляется студенту, если ответ на теоретические вопросы свидетельствует о непонимании и крайне неполном знании основных понятий и методов. Обнаруживается отсутствие навыков применения теоретических знаний при выполнении практических заданий. Студент не смог ответить ни на один дополнительный вопрос.

### Лабораторные работы

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе с использованием пакета прикладных программ OrCAD 16.6 Light Version и программы схемотехнического моделирования Microcap11 Light Version. Лабораторные занятия требуют предварительной подготовки. Получив у преподавателя тему работы необходимо: проработать теоретический материал по данной работе (лекционный либо по учебной литературе); спланировать выполнение лабораторной работы: четко уяснить порядок выполнения работы, подготовить таблицы для записи полученных результатов, продумать возможности снижения систематических и случайных ошибок. Перед выполнением работы необходимо сдать допуск преподавателю. После снятия результатов и их обработки, нужно проанализировать полученные результаты, сформулировать вывод и подготовить контрольные вопросы, которые приведены в конце работы.

Ниже перечислена тематика лабораторных работ:

- 0. Лабораторная работа №1. Создание проекта в OrCAD Capture.
- 1. Лабораторная работа №2. Моделирование с помощью PSpice. Профайл моделирования. Директивы моделирования PSpice. Моделирование по постоянному току DC Sweep. на примере инвертирующего усилителя на ОУ. Основные доступные опции моделирования. Использование Primary Sweep, Secondary Sweep. Снятие BAX транзистора с помощью опции моделирования Primary Sweep, Secondary Sweep.
- 2. Лабораторная работа№3. Моделирование по переменному току АС Sweep на примере активного фильтра на ОУ. Получение схемы активного фильтра с помощью программы Microcap11 по заданным параметрам тип фильтра, порядок фильтра, частоты среза. Расчет чувствительности к внешним воздействиям и разбросу параметров и старению компонентов. Метод статических испытаний (Монте-Карло). Метод наихудшего случая (Worst Case).
- 3. Лабораторная работа№4. Анализ переходных процессов Transient Analysis. Анализ цифровых схем на примере схемы полного сумматора с получением временных диаграмм его работы и проверкой его соответствия с таблицей истинности.
- 4. Лабораторная работа№5. Создание нового проекта печатной платы в Orcad . Проверка электрических соединений Design Rule Check (DRC) в OrCAD Capture. Список соединений нетлист (netlist). Передача списка соединений из OrCAD Capture
- 5. Лабораторная работа№6. Разработка печатной платы. Задание основных технологических параметров структура слоев печатной платы (Layers), типы сеток (Grids) в печатных платах, типы зазоров (Spacing). Проверка технологических норм Design Rule Check (DRC). Размещение компонентов, ручная (полуавтоматическая) трассировка в PCB Editor. Получение чертежа печатной платы по слоям, сборочного чертежа.

Пример задания к лабораторным работам:

Лабораторная работа №1. Создание проекта в OrCAD Capture.

- 1. Создать проект в OrCAD Capture.
- 2. Собрать принципиальную схему проекта на примере схемы полного сумматора с иерархической структурой (рис. 1,2,3).

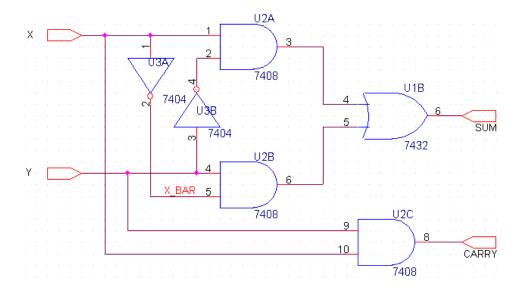


Рис.1.

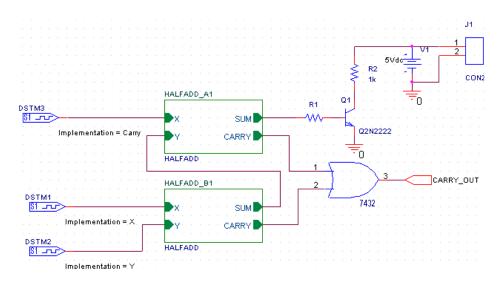


Рис.2.

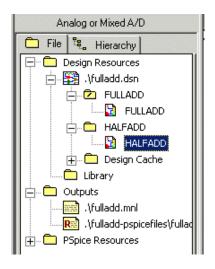


Рис. 3

2.1. Разместить компоненты (Place / Part) на схеме нижнего уровня иерархии (рис.1), для добавления нужных библиотек использовать Add Library. Разме-

стить символы «земли» и источников питания (Place / Ground). Соединить компоненты проводниками (Place / Wire). Назначить имена Net Alias цепей (net).

- 2.2.Создать иерархическую структуру
  - Создать схему нижнего уровня (рис.1)
  - Добавить иерархические порты (Place / Hierarchical Port)
  - Добавить новую схему верхнего уровня (пустую) в проект через менеджер проекта (рис. 3)
  - Создать схему верхнего уровня (рис.2), добавив в нее уже созданные иерархические блоки (Place / Hierarchical Block)
- 2.3. Проставить автоматически (Tools / Annotate) позиционные обозначения компонентов RefDes.
- 3. Провести проверку электрических соединений Design Rule Check (DRC) в OrCAD Capture.
- 4. Назначить корпуса для элементов будущей печатной платы, для чего добавить в свойствах компонентов параметр Footprint (тип корпуса).
- 5. Создать список соединений нетлист (Tools / Create Netlist) для создания печатной платы в редакторе PCB Editor

### Лабораторные работы описаны в методичке:

Схемотехническое проектирование с использованием САПР ORCAD16.6 [Электронный ресурс] : лабораторный практикум по дисциплине «Основы проектирования электронной компонентной базы» / Башкирский государственный университет; сост. В.Х. Абдрахманов .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2019 .— Электрон. версия печ. публикации .— Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .— <URL:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Abdrahmanov\_sost\_Shemotehnicheskoe proektirovanie\_pr\_2019.pdf>.

### Критерии оценки (в баллах)

Получен допуск на выполнение лабораторной работы	1 балл
Выполнение работы	2 балл
Оформление отчета	2 балл
Ответ на контрольные вопросы	5 балл
Приведено полное правильное решение, включающее правильный ответ и	
исчерпывающие верные рассуждения с прямым указанием наблюдаемых	
явлений и законов	
Дан правильный ответ, и приведено объяснение, но в решении имеются	2 балл
один или несколько недостатков	
Нет правильного ответа	0 баллов

## Участие в конференциях, публикация статей

## 1. Публикация статей – 5 баллов

Критерии	Оценка (в баллах)	Оценка (в баллах)		
Тип работы	Реферативная работа	0,1		
	Работа носит исследовательский характер	0,3		
	Работа является исследованием	0,6		
Использование известных	Не использует никаких данных	0		
данных и научных фактов	Автор использовал известные данные	0,4		
	Использованы уникальные научные данные	0,6		
Полнота цитируемой ли-	Использован учебный материал	0,1		
тературы, ссылка на ученых	Использованы специализированные издания	0,3		
пыл	Использованы интернет ресурсы	0,6		
Актуальность работы	Изучение вопроса не является актуальным	0		
	Представленная работа привлекает интерес своей актуальностью	0,4		
	Работа содержит научный характер	0,6		
Степень новизны полу-	Работа не содержит ничего нового	0		
ченных результатов	В работе доказан уже установленный факт			
	В работе получены новые данные	0,6		

# 2. Участие в конференции- 5 баллов

Творческий подход к отбору и структурированию материа:	ла -	1 балл
Новизна и самостоятельность при постановке проблемы	-	1 балл
Выступление не является простым чтением с экрана	-	1 балл
В выступлении дополняются и раскрываются ключевые мо	оменты,	
представленные на слайдах -		1 балл
Во время выступления поддерживается зрительный контак	ст с аудито-	
рией, речь отличается богатством интонаций	-	1 балл

### 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

# 5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

### Основная литература:

- 1. Схемотехническое проектирование с использованием САПР ORCAD16.6 [Электронный ресурс] : лабораторный практикум по дисциплине «Основы проектирования электронной компонентной базы» / Башкирский государственный университет; сост. В.Х. Абдрахманов .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2019 .— Электрон. версия печ. публикации .— Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ .— <URL:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Abdrahmanov\_sost\_Shemotehnicheskoe proektirovanie pr 2019.pdf>.
- 2. Кологривов, В.А. Основы автоматизированного проектирования радиоэлектронных устройств. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Кологривов. Электрон. дан. Москва : ТУСУР, 2012. 120 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4930. Загл. с экрана.
- 3. Кологривов, В.А. Основы автоматизированного проектирования радиоэлектронных устройств (часть 2) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Кологривов. Электрон. дан. Москва : ТУСУР, 2012. 132 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4929. Загл. с экрана.

4.

### Дополнительная литература:

- 5. Шеин, А.Б. Методы проектирования электронных устройств [Электронный ресурс] / А.Б. Шеин, Н.М. Лазарева. Электрон. дан. Вологда: "Инфра-Инженерия", 2011. 455 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65081. Загл. с экрана.
- 6. Алехин, В.А. Проектирование радиотехнических систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Алехин, В.Т. Лобач, М.В. Потипак. Электрон. дан. Ростов-на-Дону : ЮФУ, 2016. 218 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/114406. Загл. с экрана.
- 7. Князькова, Т.О. Аналоговая электроника. Сборник вопросов и задач [Электронный ресурс]: методические указания / Т.О. Князькова, О.И. Мисеюк. Электрон. дан. Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. 80 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103277. Загл. с экрана.
- 8. Князькова, Т.О. Исследование аналоговых устройств на базе операционных усилителей в среде Multisim [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.О. Князькова, Т.В. Авдеева. Электрон. дан. Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. 24 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103371. Загл. с экрана.

# 5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины

### Электронные ресурсы (дополнение списка литературы)

- 1. Кеон, Д. OrCAD PSpice. Создание электрических цепей [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Кеон. Электрон. дан. Москва : ДМК Пресс, 2009. 628 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/877. Загл. с экрана.
- 2. Проектирование функциональных узлов и модулей радиоэлектронных средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Ю. Муромцев [и др.]. Электрон. дан. Санкт-Петербург : Лань, 2018. 252 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109513. Загл. с экрана.

- 3. Болотовский, Ю.И. ORCAD 9.х ORCAD 10х. Практика моделирования [Электронный ресурс] / Ю.И. Болотовский, Г.И. Таназлы. Электрон. дан. Москва : СОЛОН-Пресс, 2008. 208 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13761. Загл. с экрана.
- 4. Болотовский, Ю.И. OrCAD. Моделирование. «Поваренная» книга [Электронный ресурс] / Ю.И. Болотовский, Г.И. Таназлы. Электрон. дан. Москва: СО-ЛОН-Пресс, 2009. 200 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13696. Загл. с экрана

### Ресурсы Интернет

- 1. Федеральный портал «Российское образование» <a href="http://www.edu.ru/">http://www.edu.ru/</a>
- 2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <a href="http://school-collection.edu.ru/">http://school-collection.edu.ru/</a>
- 3. Российский портал «Открытого образования» <a href="http://www.openet.edu.ru">http://www.openet.edu.ru</a> <a href="http://www.openet.edu.ru">www.affp.mics.msu.su</a>
- 4. http://litterref.ru/polmerjgemermerpol.html (конспект лекций);
- 5. http://window.edu.ru/resource/097/66097 (учебное пособие).

7.	Электронно- биб- лиотечная систе- ма «ЭБ БашГУ»	Собственная электронная библиотека учебных и научных электронных изданий, которая включает издания преподавателей БашГУ	Авторизованный доступ по паро- лю из любой точки сети Ин-	ке ваші у,	
8.	Электронно- библиотечная си- стема «Универси- тетская библио- тека online»	Полнотекстовая БД учебных и научных электронных изданий	доступ по паро- лю из любой	Баші У, папынейший	
9.	Электронно- библиотечная си- стема издатель- ства «Лань»	Полнотекстовая БД учебных и научных электронных изданий	Авторизованный доступ по паро- лю из любой точки сети Ин-	раші У,	http://e.lanbook.com/

# 6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для проведения лекционный занятий используется аудиторный фонд физикотехнического института. Для проведения лабораторных работ используются программы OrCAD 16.6 Light Version и Microcap11 Light Version

Наименование специали- зированных аудиторий, кабинетов, лабораторий	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
1	2	3
Аудитория (415 кабинет)	Лекции	Доска, учебная мебель, проектор
Аудитория 414 (физикотехнического корпус учебное)	Учебная аудитория для проведения заня- тий лабораторного типа	<ul> <li>Учебная мебель, доска аудиторная, моноблок ThinkCentre (12 шт)</li> <li>Программное обеспечение:</li> <li>1. Windows 8 Russian; Windows Professional 8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. Бессрочная.</li> <li>2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. Договор №114 от 12.11.2014 г Лицензия-OLP NL Academic Edition. Бессрочная.</li> <li>3. OrCAD 16.6 Light Version. Свободная версия (бесплатная- скачивается любым желающим, без лицензии имеет ограничения);</li> <li>4. Місгосар11 Light Version. Свободная версия (бесплатная- скачивается любым желающим, без лицензии имеет ограничения);</li> </ul>
Читальный зал №2 (корпус физмата, 2 этаж).	Помещения для самостоятельной работы:	Научный и учебный фонд, научная периодика, Wi-Fi доступ для мобильных устройств, неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество посадочных мест – 50.

### ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-НИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

### СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

дисциплины Основы проектирования электронной компонентной базы на 5 семестре (наименование дисциплины)

### очная

форма обучения

Вид работы	Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часов)	5/180
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	91,2
лекций	18
	36
лабораторных	
других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды учеб-	1,2
ной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с пре-	
подавателем) (ФКР)	
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	54
Учебных часов на подготовку к экзаме-	34,8
ну/зачету/дифференцированному зачету (Контроль)	

Форма(ы) контроля: экзамен

<b>№</b> п/п	Тема и содержание	Форма изучения материалов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа и трудоемкость (в часах)			Основная и до- полнительная литература, ре- комендуемая студентам (но- мера из списка)	Задания по са- мостоятельной работе студен- тов	Форма текущего контроля успеваемости (коллоквиумы, контрольные работы, компьютерные тесты и т.п.)	
		ЛК	ПР/СЕМ	ЛР	CP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Модуль 1. Основы проектирования электронных устройств:	9	18	18	27			
1.	Основные известные и используемые системы автоматизированного проектирования (САПР) электронных - требования к ним, достоинства и недостатки. Типовые процедуры проектирования. Процедуры расчета, синтеза и анализа, оптимизация. Типовая схема отдельного этапа проектирования. Этапы проектирования радиоэлектронных систем (РЭС). Техническое задание (ТЗ). Состав технической документации (ТД) передаваемой разработчиком на производство. Требования ГОСТ. Схема электрическая принципиальная. Перечень элементов (спецификация), позиционные обозначения элементов (Reference Designator). Чертеж печатной платы, сборочный чертеж	3	6	6	9	[1]: §1	Подготовка к защите по лабораторной работе №1	Защита лабораторной работы

2.	Параметрическая и структурная оптимизация. Расчет чувствительности к внешним воздействиям и разбросу параметров и старению компонентов.  Математические модели компонентов и требования предъявляемые к ним.  Понятия символов (условно-графическое отображение), компонентов и их библиотек.  Типы корпусов компонентов (основные известные типы корпусов (footprint). Штырьевой монтаж, поверхностный монтаж.	3	6	6	9	[1]: §2	Подготовка к защите по лабораторной работе №2	Защита лабораторной работы №
5	Задачи размещения (Place) компонентов при проектировании электронных устройств. Ручное и автоматическое размещение. Стратегии размещения. Задачи трассировки (Route) при проектировании электронных устройств. Ручная и автоматическая трассировки Manual Route, Autoroute. Параметры ручной трассировки в РСВ Editor. Стратегии трассировки.	3	6	6	9	[1]: §3 [2]:	Подготовка к защите по лабораторной работе №3	Защита лабораторной работы №
	Модуль 2. Использование CAПР OrCAD 16.6 при проектировании электронных устройств	9	18	18	27			
6	Общие сведения о системе OrCAD. Состав системы OrCAD 9.2, OrCAD 16.6, их отличия. Огсаd Layout, PCB Editor. Создание проекта в OrCAD Capture. Выбор типа проекта. Последовательность выполняемых операций для получения печатной платы начиная от создания проекта. Взаимосвязь OrCAD Capture с другими программами. Менеджер проектов. Редактирование свойств (Properties) объектов. OrCAD Сарture. Создание принципиальной схемы проекта. Информационная система CIS. Со-	3	6	6	9	[1]: §4 [2]:	Подготовка к защите по лабораторной работе №4	Защита лабора- торной работы №

					ı			
	здание иерархических блоков.							
	OrCAD Capture. Размещение символов ком-							
	понентов. Размещение символов «земли» и							
	источников питания. Назначение имен Net							
	Alias цепей (net).							
	OrCAD Capture. Простановка позиционных							
	обозначений компонентов RefDes. Разме-							
	щение линий групповой связи (шин) Bus.							
	OrCAD Capture. Понятия символов, компо-							
	нентов и их библиотек. Понятие упаковки							
	символа (условно-графического изображе-							
	ния (УГО)) в корпус. Число вентилей в кор-							
	пусе (number of gates), их обозначение по							
	ГОСТ и по западной системе. Разъяснить							
	терминологию – Part, Spice model, pin name,							
	pin number, RefDes, pad, footprint. Сведения							
	о библиотеках системы OrCAD. Создание и							
	редактирование компонентов (Part)							
8	Моделирование с помощью PSpice. Профайл	3	6	6	9	[1]: §5	Подготовка к	Защита лабора-
	моделирования. Виды моделирования. Ос-	3	O	O		[2]:	защите по лабо-	торной работы
	новные доступные опции моделирования.					[-].	раторной работе	No
	Parametric Sweep. Sweep(temperature)						No5	- 1
	Директивы моделирования PSpice. DC						3125	
	Sweep. AC Sweep. Использование Primary							
	Sweep, Secondary Sweep.							
	Моделирование с помощью PSpice. Monte							
	Carlo/Worst Case — статистический анализ и							
	наихудший случай.							
	Моделирование с помощью PSpice. Transient							
	Moделирование с помощью г spice. Transient Analysis. Директива Фурье-анализа по пере-							
	менному току.							
	Проверка электрических соединений Design							
	Rule Check (DRC) в OrCAD Capture. – какие							
1				l	1	l	l	l l
1	` ′							
0	параметры контролируются.	2	6	6	0	Г17, 86	По протория и	Zavvvija vakons
9	` ′	3	6	6	9	[1]: §6 [2]:	Подготовка к защите по лабо-	Защита лабора-

(netlist). Передача списка соединений из			раторной работе	№
OrCAD Capture.			раторной раоотс №6	745
Технологические шаблоны печатных плат.			3120	
Устанавливаемые в шаблонах технологиче-				
ские параметры. Создание нового проекта печатной платы в				
Orcad . Контур печатной платы (Board				
Geometry, слой Outline). Основные устанав-				
ливаемые настройки – единицы измерения				
(мм, дюймы и мили (mils)), шаг сетки (Grids)				
итд.				
Проверка технологических норм при проек-				
тировании печатных плат. Design Rule Check				
(DRC) – какие параметры контролируются.				
Структура слоев печатной платы (Layers),				
типы сеток (Grids) в печатных платах, типы				
зазоров (Spacing), стеки контактных площа-				
док (Stack).				
Основная используемая терминология —				
Nets, Rat Nets, Spacing, Pad, Via, Trace, Place,				
Routing, Silkscreen, RefDes, Footprint, Top,				
Bottom, Mounting Hole,				
Разработка печатной платы при ручной				
трассировке в PCB Editor (последователь-				
ность операций, задаваемые параметры).				
Создание полигонов, заливка землей.				
Основные используемые слои печатной пла-				
ты в редакторе печатных плат PCB Editor.				
Получение чертежа печатной платы по сло-				
ям, сборочного чертежа.				
Общий обзор программных средств функ-				
ционального проектирования РЭС – решае-				
мые задачи, возможности. Simulink				
(MATLAB), VHDL, Labview, DSPWorks,				
проектирование схем на основе ПЛИС.				

Всего часов:	18	36	36	27		

### Рейтинг-план дисциплины

Основы проектирования электронной компонентной базы (название дисциплины согласно рабочему учебному плану)

(пазва	mie Anedmishinist considere pace temy y technology istany)
специальность	Электроника и наноэлектроника
курс3_	

Виды учебной дея-	Балл за	Число	Ба.	ллы
тельности студентов	конкретное задание	заданий за се- местр	Минимальный	Максимальный
Модуль 1. Основы п тронных	роектирован устройств		0	35
Текущий контроль				
1. Выполнение лабораторной работы	10	3	0	30
Рубежный контроль				
1. Письменная кон- трольная работа	1	13	0	26
Модуль 2. Использов 16.6 при проектирован устройств			0	35
Текущий контроль				
1. Выполнение лабо- раторной работы	10	3	0	30
Рубежный контроль				
1. Письменная контрольная работа	1	21	0	21
Поощрительные баллы				
1. Участие в конференциях, публикация статей	10	1	0	10
Посещаемость (баллы	вычитаются	н из общей	суммы набрані	ных баллов)
1. Посещение лекционных занятий			0	-6
2. Посещение лабораторных занятий			0	-10
Итоговый контроль				
1. Экзамен				30

## Форма экзаменационного билета

### МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ КАФЕДРА ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

по дисциплине Основы проектирования электронной компонентной базы Направление 11.03.04 электроника и наноэлектроника Профиль Электронные приборы и устройства

- 1. Основные известные и используемые системы автоматизированного проектирования(САПР) электронных устройств (sPlan, SPrint-Layout, DipTrace, Multisim & Ultiboard, ISIS Proteus (Протеус), Altium Designer (бывший P-Cad)), OrCAD) требования к ним, достоинства и недостатки..
- 2. Основные используемые слои печатной платы в редакторе печатных плат PCB Editor. Получение чертежа печатной платы по слоям, сборочного чертежа..

Заведующий кафедрой

/ Carryon P. F.